# Ni めっき配向 Cu テープ上に Nb ドープ SrTiO<sub>3</sub> および Nb ドープ TiO<sub>2</sub>を中間層に配置した YBCO 線材の作製 Fabrication of YBCO Films on Ni electroplated Cube-Textured Cu Tapes

via Conductive Nb-doped SrTiO<sub>3</sub> and TiO<sub>2</sub> Buffer Layers

京大院エネ科<sup>1</sup>, JST- ALCA<sup>2</sup>, 電中研<sup>3</sup>: <sup>°</sup>山口滉太<sup>1</sup>, 廣瀬勝敏<sup>1</sup>, 前田啓貴<sup>1</sup>, 堀井滋<sup>1,2</sup>,

一瀬中<sup>2,3</sup>, 土井俊哉<sup>1,2</sup>

Kyoto Univ.<sup>1</sup>, JST-ALCA<sup>2</sup>, CRIEPI<sup>3</sup>: <sup>o</sup>K. Yamaguchi<sup>1</sup>, K. Hirose<sup>1</sup>, H. Maeda<sup>1</sup>, S. Horii<sup>1,2</sup>,

A. Ichinose<sup>2,3</sup>, T. Doi<sup>1,2</sup>

E-mail: yamaguchi.kota.44e@st.kyoto-u.ac.jp

### 1. はじめに

## 3. 実験結果

現在市販されている REBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>7</sub> (REBCO)線材 は金属テープ基材上に、REBCO と反応性の低い 複数の酸化物中間層と REBCO を順にエピタキシ ャル成長させた構造を有する。この中間層は絶縁 性であるため、安定化層の形成のために Ag およ び Cu を REBCO 層の上に積層させている。これ が、REBCO 線材の高い材料コストの一因である。 我々は、安価な YBCO 超伝導線材の開発を目 的とし、金属基材に{100}<001>集合組織をもつ Cu および導電性中間層の利用を検討している[1, 2]。最近、配向 Cu テープ上に導電性中間層とし

て SrTi<sub>0.75</sub>Nb<sub>0.25</sub>O<sub>3</sub> (Nb-STO)および Ti<sub>0.94</sub>Nb<sub>0.06</sub>O<sub>2</sub> (Nb-TiO<sub>2</sub>)の積層を試み、Nb-STO に加え Nb-TiO<sub>2</sub> も 2 軸配向することを示した[3]。現在、YBCO 層の高 J<sub>c</sub>化や、安定化の役割も担う Cu テープへの電流回避の確認などの課題に取り組んでいる。

本研究では基材に Ni めっきした配向 Cu テー プ、導電性中間層には基材や YBCO 層と構造的 整合性の高い Nb-STO と基材への酸素拡散防止 が期待できる Nb-TiO<sub>2</sub>を用い、成膜条件と配向性 の関係について調べた。

### 2. 実験方法

金属基材として Ni めっき配向 Cu テープに SUS316 を貼り合わせた基材(Ni/Cu/SUS)を用い た。Nb-STO 層および Nb-TiO<sub>2</sub> 層の作製には Nd:YAG レーザー、YBCO 層の作製には KrF エキ シマレーザーを光源とするパルスレーザー蒸着 法 (PLD 法) を用いた。Ni/Cu/SUS 基材上に SrTi<sub>0.41</sub>Nb<sub>0.59</sub>O<sub>3</sub> ターゲットを用いて Nb-STO を 330 nm 作製した。基板温度(T<sub>s</sub>)は 750°C、雰囲気 は  $Ar+H_2$ 、 $3.0 \times 10^{-3}$  Pa とした。次にこの Nb-STO/Ni/Cu/SUS 上に Ti<sub>0.94</sub>Nb<sub>0.06</sub>O<sub>2</sub>ターゲット を用いて Nb-TiO<sub>2</sub>を 50 nm 作製した。 $T_s$ は 460°C、 雰囲気は Ar+O<sub>2</sub> 5.0×10<sup>-3</sup> Pa とした。更にこの Nb-TiO<sub>2</sub>/Nb-STO/Ni/Cu/SUS 上に SrTi<sub>0.95</sub>Nb<sub>0.05</sub>O<sub>3</sub> ターゲットを用いて Nb-STO を 11 nm 作製した。  $T_s$ は750°C、雰囲気はAr+H<sub>2</sub>3.0×10<sup>-3</sup>Paとした。 更にこの Nb-STO/Nb-TiO<sub>2</sub>/Nb-STO/Ni/Cu/SUS 上 に Y<sub>0</sub><sub>9</sub>BCO ターゲットを用いて YBCO を 200 nm 作製した。 T<sub>s</sub>は 740℃、雰囲気は O<sub>2</sub> 35 Pa とし た。

Fig. 1 に Nb-STO 薄膜上に 99 %Ar+1 %O<sub>2</sub>、  $P(O_2)=5.0\times10^3$  Pa の雰囲気で 460°C で成膜した Nb-TiO<sub>2</sub>薄膜 (アナターゼ相)の(101)極点図、Fig. 2 に Nb-STO/Nb-TiO<sub>2</sub>/Nb-STO/Ni/Cu/SUS 上に O<sub>2</sub>、  $P(O_2)=35$  Pa の雰囲気で 740°C で成膜した YBCO 薄膜の(102)極点図を示す。Fig. 1 では a 角(あお り角)が 70°のときに、Fig. 2 では 55°のときに、  $\beta$  角(回転角)方向に 90°毎に 4 つの回折ピーク が現れ、Nb-TiO<sub>2</sub>薄膜、YBCO 薄膜はともに 2 軸 配向していた。当日は、Nb-TiO<sub>2</sub>の電気抵抗率測 定や YBCO の  $J_c$ 測定の結果についても報告する 予定である。



Fig. 1 (101) Pole figure of Nb-TiO<sub>2</sub> layer grown at  $460^{\circ}$ C in  $P(Ar+O_2)=5.0\times10^{-3}$  Pa on Nb-STO/Ni/Cu/SUS.



Nb-STO/Nb-TiO<sub>2</sub>/Nb-STO/Cu/SUS.

## 参考文献

- [1] 土井ら、応用物理 **85** (2015) 419.
- [2] T.Doi et al., Materials Trans, **58** (2017) 1493.
- [3] 山口ら、H29 秋季応用物理学会 6a-PB1-19.